PAT-NO:

JP401003908A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01003908 A

TITLE:

COMPOSITE CONDUCTOR

PUBN-DATE:

January 9, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME OKAMOTO, MASAKUNI MURAYAMA, YOSHIMASA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP62157641

APPL-DATE:

June 26, 1987

INT-CL (IPC): H01B012/02, H01L021/88, H01L039/06

ABSTRACT:

PURPOSE: To increase current density of a thin film higher than that of a single layered thin film by making the thin film of a superlattice structure in which superconductive layer and normal conductive layer are laminated by turns, thereby increasing interfaces.

CONSTITUTION: A composite conductor of a superconductor family having a so-called superlattice structure is constituted with superconductor and normal conductor laminated by turns. Namely, Ag is deposited on a Cu substrate 1 to form a silver layer 2 on which is coated YBa<SB>2</SB>CuO<SB>7-δ</SB> 3 by sputtering process or by electron-beam deposition process. After repeating the above procedures, the material is heat treated in an atmosphere of one atmospheric pressure oxygen and formed. This increases a current density higher than that of a thin film made of a single layer of the same thickness.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-3908

@Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和64年(1	989)1月9日
H 01 B 12/02 H 01 L 21/88 39/06	Z A A Z A A Z A A	7227-5E M-6708-5F 8728-5F	審査請求	未請求	発明の数:	1 (全3頁)

図発明の名称 複合導体

②特 頭 昭62-157641

②出 願 昭62(1987)6月26日

②発 明 者 岡 本 政 邦 東京都国分寺市東恋ヶ窪 1 丁目280番地 株式会社日立製 作所基礎研究所内

⑫発 明 者 村 山 良 昌 東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所基礎研究所内

印出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

90代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

ee en a

- 1. 発明の名称 複合導体
- 2. 特許請求の範囲
 - 組伝導層と常伝導層の積層限を単位とした超格子状の周期構造を持つことを特徴とする複合 遊体。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は複合導体に係り、特に種々のデバイスに使用される配線として用いて好適な複合導体に関する。

臨界温度が窒素温度(77K)を越えるような高温超伝導体に対して、現在のところ、研究がはじまって間もないため薄膜に超格子構造を入れるには至っていない。例えばイットリウム系の単結品において、臨界電流導度は、Mg〇基板上で3.2×10°A/cm²などが報告されているにすぎない(日刊工業新聞 昭和62年6月2日参照)。

(発明が解決しようとする問題点)

上記従来技術では、超伝導体内での電流密度分布に関して配慮がされておらず、表皮電流の効果を無視しているという問題があった。

キャリアの質量をm、電気素量をe、透磁率を μo、キャリアの濃度をNとした場合、MKS単 位系で表面から、

$$\Lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 \cdot N \cdot e^2}} \qquad (m$$

アが十分には存在しない領域が生じ、それだけ健 流密度が減少していた。

(問題点を解決するための手段)

前述した、表皮電流効果を有効に利用するためには複合導体に用いる超伝導体の表面積を増加させればよい。上記目的は超伝導系として、超伝導体と常伝導体を存成した、いわゆる超格子構造をもった複合導体を構成することにより達成される。常伝導体は絶縁体としてもかまわないが、超伝導が壊れた場合の熱損失の効果を考えれば、できるだけ電気伝導度の高い金属のほうが好ましい。

超伝導体として銅を主成分とした酸化物を考えている関係上、超伝導層と常伝導層の界面を工夫する必要がある。つまり、常伝導層に銅を用いると超伝導体中の酸素が、銅のほうに拡散吸収され界面における超伝導特性が著しく悪化してしまうからである。

この問題点は、常伝導層に、鋼を使用しないこ とで達成される。何らかの理由で鋼を使う必要性

2000人蒸着して銀暦 2とし、その上に、 YBasCuO7-63を2000人、スパッタリング法又は、電子線蒸着法を用いて被着せしめ、この工程を10回繰り返しその後、酸素1気圧の雰囲気中で950°~1050℃、1日の熱処理を施すことにより作成された複合導体を表している。この系の電流密度は、77Kにおいて同じ厚さの単層に比べて10²A/cm²からほぼ10³A/cm²まで一桁程度、上昇した。

(実施例2)

実施例1と異なる点は、実施例1における銀層2のかわりに、銀層5、網層6、銀層7をそれぞれ500人、1000人、500人積層したものである。この場合も実施例1同様、電流密度が約一桁上昇した。この薄膜を3か月間、250℃に放置しても、臨界温度の劣化がほとんど見られなかった。なお、銀の他に、Nb, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Sc, Y, La, ランタン属, V, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re, Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt,

(作用)

溶版を超伝導例と常伝導層が交互に積み重ねられた超格子構造とすることは、界面を増加させる効果があり、これにより電流密度が単層のものより増加する。

が伝導層は、超伝導が破れた場合の電流を受け 持つ役目をする。もし基板が電気抵抗の低いもの でなければ、超伝導が何らかの理由で破れたとき に、それまで流れ続けていた電流によって生た 熱エネルギーにより、薄膜材料が瞬時にして蒸発 してしまう。このような事故を防ぐため、低い電 気低抗を有する常伝導金属を用いることが好まし

〔実施例〕

以下、図面により本発明の実施例を説明する。 (実施例1)

第1図に示すものは、Cu基板1の上にAgを

Au, Zn, Cd, Ga, In, Tl, C (グラファイト), Si, Ge, Sn, Pb, あるいは それらの合金が有効である。

〔 実施 例 3 〕

第3図に示すものは、本発明を用いたSi-MOSデバイスの一例である。アクティブ領域9とは、演算をする部分であり、パッシブ領域10とは、複数のアクティブ領域9間を結合するための配線部分である。従来は、この部分にA1が用いられていた。実用上10°A/cm²が必要とされている部分であるが、ここを、本発明によるの形な子標とする。周期1000人の形を50層積み重ね幅1μmの配線にすることにより、従来単層で3.2×10°A/cm²であるから本発明の系では、10°A/cm²を得て実用化できる。

(発明の効果)

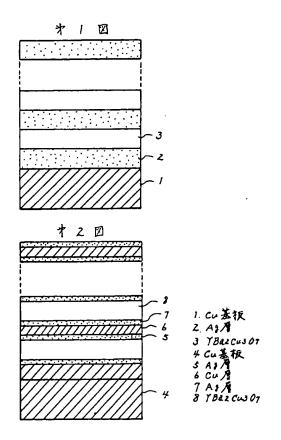
本苑明によれば、N周期分の超格子とすること

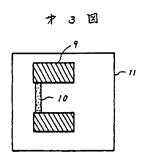
により、同一の厚さの単一層からなる膜と比較し て電流密度は約N倍に上昇する効果がある。

3. 発明の詳細な説明

第1回は本発明の実施例1の試料の断面図を示 している。第2回は実施例2の試料の新面図であ る。第3回は実施例3の試料の上面図である。 1,4…Cu 站板、2,5,7…Ag 图、6… C u 間、3,8…YBa2Cu3O7間、9…アク ティブ領域、10…パッシブ領域、11…Si基 板。

代理人 弁理士 小川勝男





9 7771776域 10 パッシナ領域 11 11 基板